**附件：**

**重金属分标委会网络会议安排**

| **序号** | **标准项目名称** | **项目计划编号** | **起草单位及相关单位** | **备注** | **会议ID** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6月7日** |
|  | 电解铜粉 | 国标委发[2021]19号20211902-T-610 | 有研粉末新材料股份有限公司、金川集团有限公司、北京有研粉末新材料研究院有限公司、重庆有研重冶新材料有限公司、有研粉末新材料（合肥）有限公司 | 预审 | 108-366-439 |
|  | 精细锡基合金焊粉 | 工信厅科函[2021]25号[2021-0396T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT27742020) | 北京康普锡威科技有限公司、云南锡业股份有限公司、中山瀚华锡业有限公司、工业和信息化部第五研究所、中兴通信股份有限公司 | 预审 |
| **6月9日** |
|  | 电子薄膜用高纯铜环 | 工信厅科函[2021]25号[2021-0008T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT27752020) | 宁波江丰电子材料股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、宁波江丰半导体科技有限公司、西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 | 预审 | 524-461-830 |
|  | 集成电路封装用镍阳极 | 工信厅科函[2021]25号[2021-0126T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT30522020) | 有研亿金新材料有限公司、宁波江丰电子材料股份有限公司 | 预审 |
|  | 镍铬合金靶材 | 工信厅科函[2021]25号[2021-0009T-YS](http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT27752020) | 南京达迈科技实业有限公司、南京欧美达应用材料科技有限公司、江苏海泰新材料科技有限公司、宁波江丰电子有限公司、有研亿金新材料有限公司 | 预审 |